



# 株式会社 東京精密 2013年度(2014年3月期) 第3四半期 決算概要

2014年2月12日  
株式会社 東京精密



# 2013年度(2014年3月期) 第3四半期(累計) 連結業績 概要

単位: 億円	12年度	13年度	
	第3四半期(累計)	第3四半期(累計)	前年同期比 Y/Y
<b>売上高</b>	<b>383</b>	<b>409</b>	+7%
半導体	228	<b>241</b>	+6%
計測	155	<b>168</b>	+8%
<b>営業利益</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	+7%
半導体	23	28	+23%
同率	10.0%	11.6%	-
計測	34	33	△3%
同率	22.1%	19.8%	-
<b>経常利益</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	+11%
<b>当期純利益</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	+76%

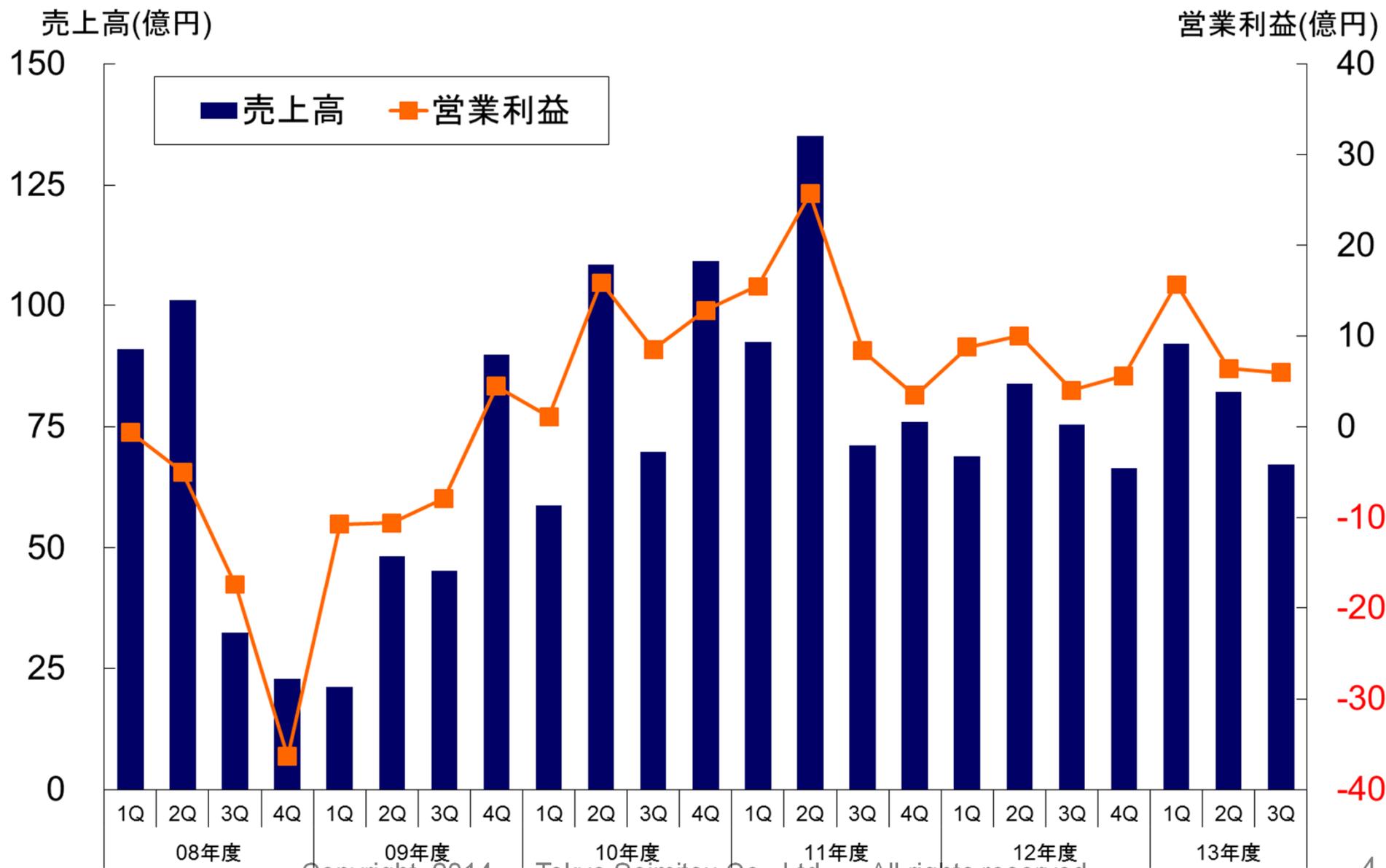


# 2013年度(2014年3月期) 第3四半期業績

単位: 億円	12年度				13年度				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
<b>売上高</b>	116	142	125	127	140	144	<b>125</b>	△13%	+0%
半導体	69	84	75	66	92	82	67	△18%	△11%
計測	47	58	50	61	48	61	58	△5%	+17%
<b>営業利益</b>	18	25	14	18	24	20	<b>18</b>	△12%	+28%
半導体	9	10	4	6	16	6	6	△7%	+48%
同率	13%	12%	5%	8%	17%	8%	9%	-	-
計測	9	15	10	13	8	14	12	△15%	+20%
同率	20%	26%	19%	21%	17%	22%	20%	-	-
<b>経常利益</b>	19	24	16	20	26	20	<b>20</b>	+2%	+23%
<b>当期利益</b>	12	0	11	16	17	12	<b>13</b>	+10%	+15%

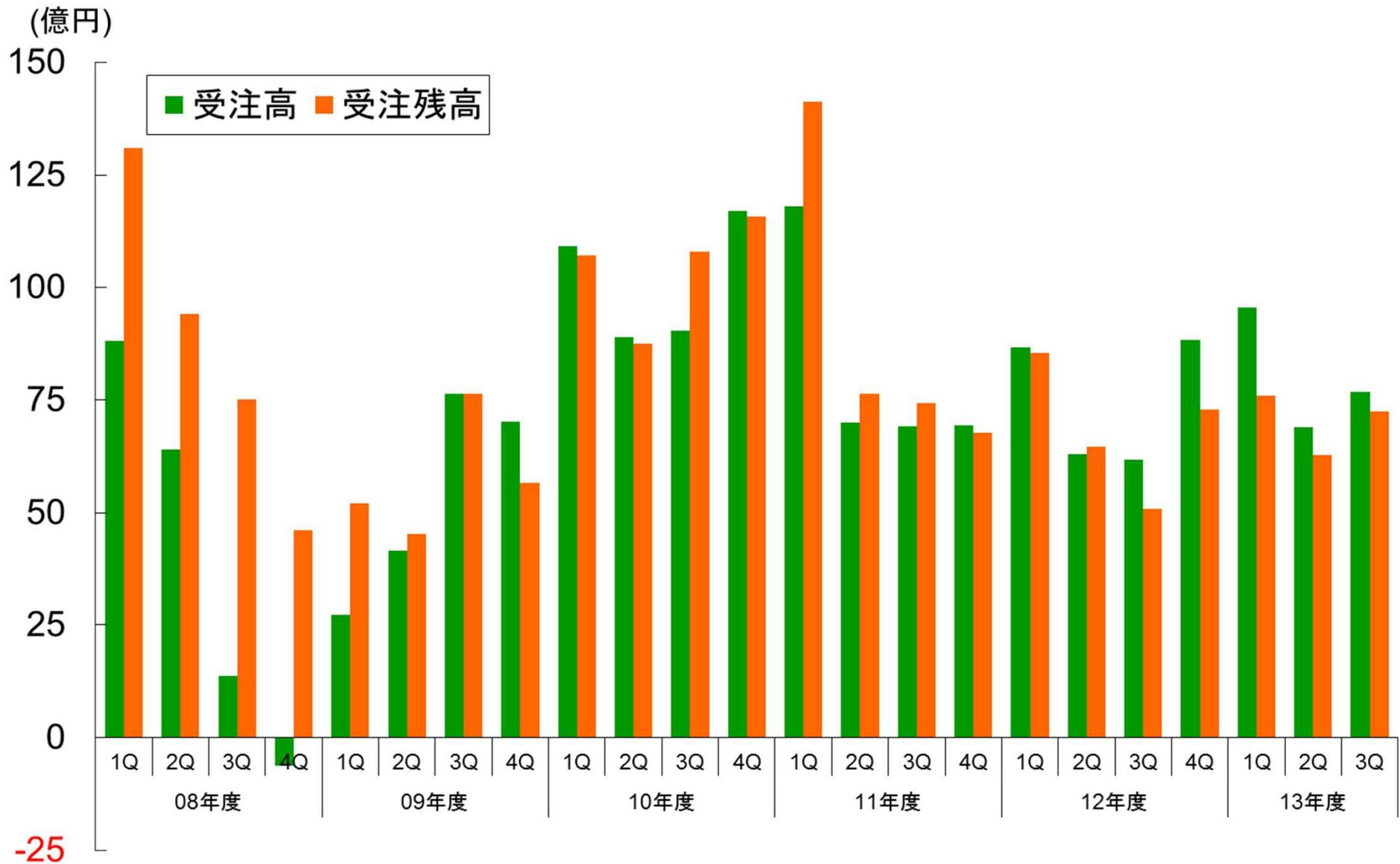


# 半導体事業 - 売上・営業利益 推移



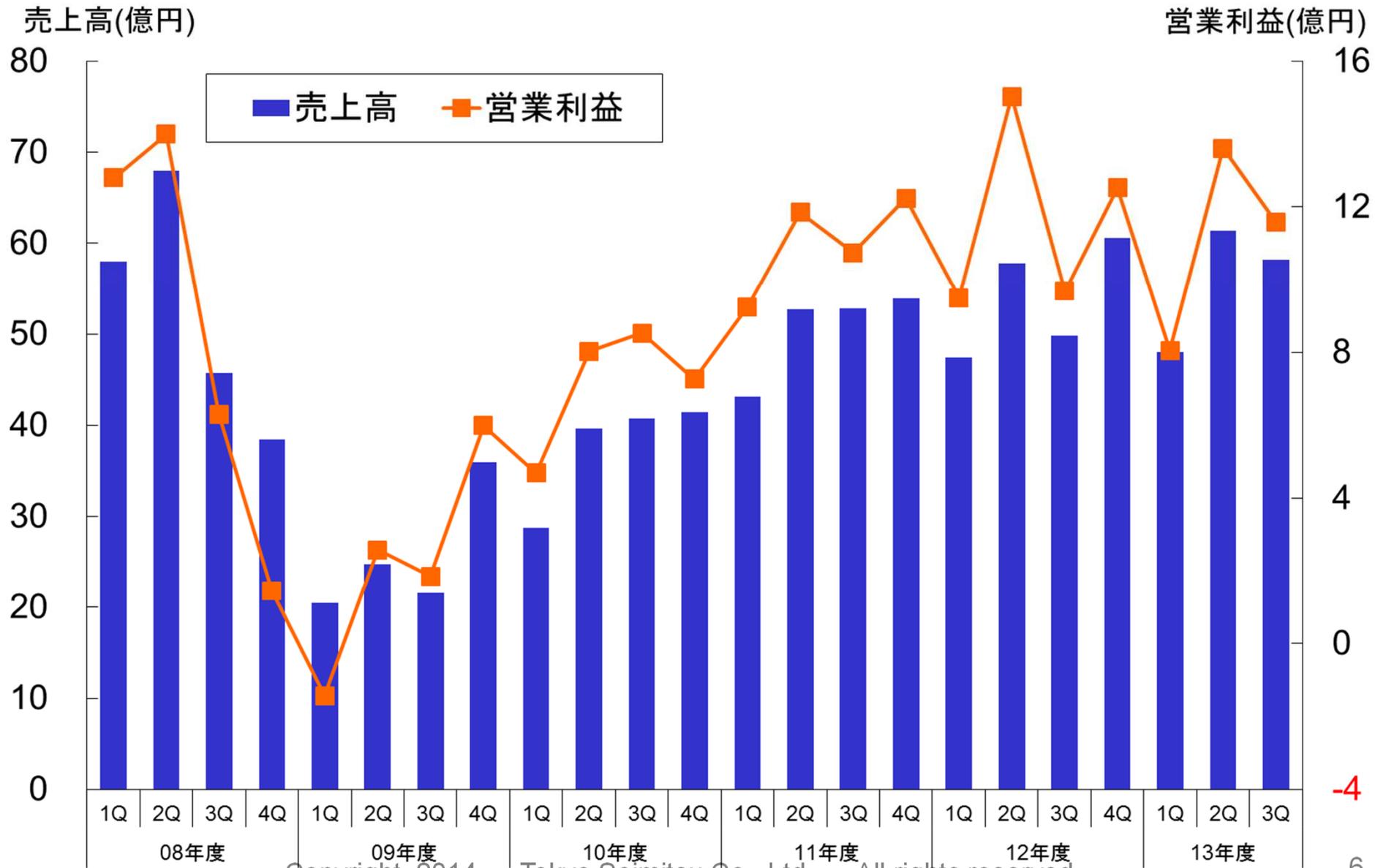


# 半導体事業 - 受注・受注残高 推移



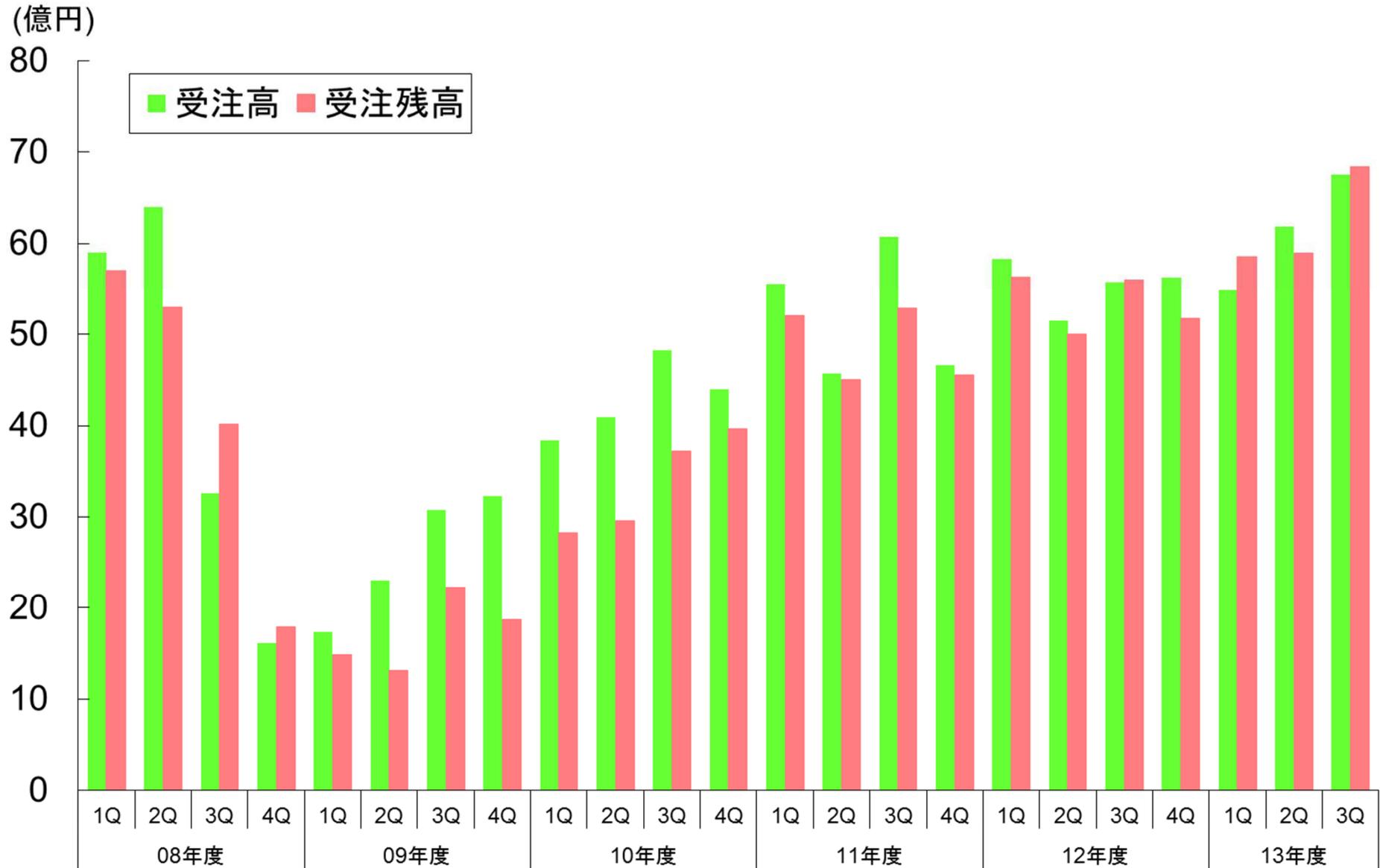


# 計測事業 - 売上・営業利益 推移





# 計測事業 - 受注・受注残高 推移





# 2013年度(2014年3月期) 第3四半期 貸借対照表

単位:億円

資産	13/3末	13/12末	増減	負債/純資産	13/3末	13/12末	増減
現預金	183	196	+14	支手・買掛金	93	93	△0
受取手形・ 売掛金	163	197	+34	短期借入金	13	13	±0
在庫	142	128	△14	その他	68	46	△21
その他	30	18	△12	流動負債計	174	153	△21
流動資産計	518	540	+22	固定負債計	32	24	△8
固定資産計	261	260	△0	負債計	206	177	△29
資産合計	779	800	+21	純資産	573	623	+50
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	779 (50)	800 (25)	+21 (△25)



# 2013年度(2014年3月期) 通期業績予想

単位:億円

	13年度 連結業績予想
	通期予想
売上高	540
営業利益	80
経常利益	80
当期利益	52

## 前回予想対比(増減)

通期予想
±0
±0
±0
±0

単位:円

	13年度 年間配当金
	通期予想
1株配当	20円

## 前回予想対比(増減)

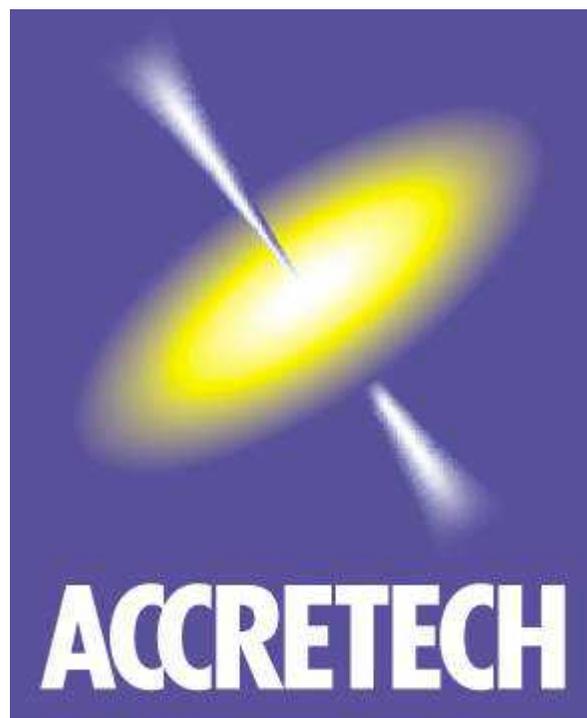
通期予想
±0円

前回公表:2013年11月11日



## 将来の事象に係わる記述に関する注意

- ◆ 本プレゼンテーション資料にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従って、今後の当社の実際の業績が、本プレゼンテーションにおける記述と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



東京精密は  
アクレーテクです